



# SICE FES 2026 スポンサー・出展プラン

2025 年 12 月 16 日 Version 0.8



## CONTENTS

0 1

スポンサーランク

0 2

出展プラン一覧

0 3

プラン詳細

0 4

組み合わせプラン例

0 5

ランク特典

## SICE FES について

SICE FES は、計測・制御分野をリードする計測自動制御学会が主催する国際会議イベントです。学術講演会と出合いの広場を融合したフェスティバル形式により、研究者・学生と産業界が交流し、新たな発想とイノベーションの起点を生み出します。

一次締切  
2026 / 3 / 31(火)

## 展示スケジュールリング

- ・会場：パシフィコ横浜 会議センター 301・302
- ・会期：2026 年 9 月 14 日（月）～17 日（木）
- ・設営：9 月 13 日（日）13:00～18:00
- ・撤去：9 月 17 日（木）15:00～17:00

## 問い合わせ先

SICE FES 2026 実行委員会 展示・スポンサー担当  
橋本早苗（ワンダーライズ株式会社 ラボ研事業部）  
Email : [s\\_hashimoto@sice.jp](mailto:s_hashimoto@sice.jp)  
Website : <https://sice.jp/fes2026/>

01 スポンサーランク



Diamond

400 万円以上



Platinum

400 万円未満  
200 万円以上



Gold

200 万円未満  
100 万円以上



Silver

100 万円未満  
10 万円以上



Bronze

10 万円未満

合計額

02 出展プラン一覧

| 区分           | 出展枠 / プラン                          | 費用        | 提供数               | 備考   |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------|--|
| 展示           | プラン S (3m*3m)                      | ¥ 900,000 | 11 枠<br>※全社 S の場合 | 2 枠以上の場合, 10% 割引を適用                              |
|              | プラン A (2m*2m)                      | ¥ 600,000 | 15 枠<br>※全社 A の場合 | 2 枠以上の場合, 10% 割引を適用                              |
|              | プラン B (1m*1m)                      | ¥ 400,000 | 33 枠<br>※全社 B の場合 |  |
| 展示 (ホワイエ)    | アカデミックエキシビジョン ※教育機関のみ              | ¥ 100,000 | 3~6 ブース           |  |
| 展示・販売 (ホワイエ) | 出版社ブース                             | ¥ 100,000 | 2~3 ブース           |  |
| スポンサーシップ     | アカデミックパートナー                        | ¥ 50,000  | 社数制限なし            | 展示プラン S, A, B のいずれかのスポンサーは ¥ 30,000 での割引価格にてご案内. |
|              | Student Travel Grant サポート          | ¥ 100,000 | 1 口~<br>※口数制限なし   | 2 口以上の場合, 授賞式のスクリーンおよび STG 紹介ページに, 協賛企業ロゴを掲載.    |
|              | 学生優秀発表賞                            | ¥ 150,000 | 1 口~<br>※口数制限なし   |  |
|              | コーヒーマイク・軽食                         | ¥ 200,000 | 1 口~<br>※口数制限なし   | 協賛口数に応じてロゴの掲載サイズが変わります.                          |
| 学生向けセッション    | フィジカル AI 企画 ~キャリアマッチング交流会・Meet Up~ | ¥ 200,000 | 20 社 ※先着順         |  |
|              | 学生向けランチョンセミナー                      | ¥ 600,000 | 6 社 ※先着順          |  |
| スペシャル・セッション  | スポンサーセッション                         | ¥ 900,000 | 3 社 ※先着順          | 参加者構成を踏まえ日本語での実施を想定.                             |

※すべて税別表記 / SICE 賛助会員外およびアカデミック関係以外の団体は 15% 加算となります

展示ブース

アカデミック支援

出版社

発表サポーター

スポンサーード

人材マッチング

# 03 プラン詳細

| ※すべて税別表記／SICE 賛助会員外およびアカデミック関係以外の団体は 15% 加算となります |                        |                   | 展示ブース   | アカデミック支援 | 出版社 | 発表サポーター | スポンサード | 人材マッチング |
|--|------------------------|-------------------|---|----------|-----|---------|--------|---------|
| プラン S （ 3m*3m ）                                  | ¥ 900,000              | 11 枠<br>※全社 S の場合 | 企業・団体が自社の技術、製品，研究開発の取り組みを紹介するための出展枠です。<br>来場者との対話を通じて情報発信を行い，技術交流や産学連携のきっかけとしてご活用ください。<br><br>※ S，A は 2 枠以上の場合，10% 割引を適用  |          |     |         |        |         |
| プラン A （ 2m*2m ）                                  | ¥ 600,000              | 15 枠<br>※全社 A の場合 |   |          |     |         |        |         |
| プラン B （ 1m*1m ）                                  | ¥ 400,000              | 33 枠<br>※全社 B の場合 |   |          |     |         |        |         |
| アカデミックエキシビジョン<br>※教育機関のみ                         | ¥ 100,000              | 3~6 ブース           | 大学研究室の活動や特色を公開し，社会や産業界とのつながりを広げるための特別展示エリアです。<br>研究室で取り組んでいるプロジェクトや研究テーマ、成果物などを紹介し，来場者との対話を通じて，<br>共同研究・産学連携・学生の進路支援などにつながる交流の場としてご活用ください。  |          |     |         |        |         |
| 出版社ブース   | ¥ 100,000              | 2~3 ブース           | 専門書・学術関連書籍を扱う出版社向けの出展枠です。関連書籍の紹介や販売、学会参加者への情報提供にご利用いただけます。  |          |     |         |        |         |
| アカデミックパートナー                                      | ¥ 30,000<br>~ ¥ 50,000 | 社数制限なし            | 「アカデミックエキシビジョン」を支援するための協賛枠です。教育機関の活動環境を支え，<br>学術コミュニティの発展や次世代育成に寄与いただく取り組みとして，多くの企業にご参加いただきやすい内容となっています。<br>ご協賛企業のロゴは，会場ホワイエに設置する フォトセッションパネルに掲載され，来場者の写真スポットとなります。                                     |          |     |         |        |         |
| Student Travel Grant サポート                        | ¥ 100,000              | 1 口～<br>※口数制限なし   | 2 口以上ご協賛いただいた企業については，授賞式のスクリーンおよび STG 公式ページにロゴを掲載します。   |          |     |         |        |         |
| 学生優秀発表賞  | ¥ 150,000              | 1 口～<br>※口数制限なし   | 学生優秀発表賞を提供する協賛枠です。協賛企業は，本大会で優れたポスター発表を行った学生を選考し、賞を授与いただけます。<br>学生の研究成果を直接評価し，将来の研究者を支援する取り組みとしてご活用ください。   |          |     |         |        |         |
| コーヒーブレイク・軽食                                      | ¥ 200,000              | 1 口～<br>※口数制限なし   | ドリンク提供エリアに企業ロゴのパネルを掲載いたします。<br>またご希望の場合は，ロゴ入り紙コップや紙ナフキンなど，提供物に応じたアイテムの設置もフレキシブルにご相談いただけます。  |          |     |         |        |         |
| フィジカル AI 企画<br>キャリアマッチング交流会<br>(学生：40~50 名を想定)   | ¥ 200,000              | 20 社 ※先着順         | 学生の専門領域や研究内容を基点とした技術マッチングを促す特別企画です。<br>企業は学生のバックグラウンドや関心を直接把握でき，学生側も自身の研究テーマを始めとした自己 PR をいたします。<br>少人数での対話を重視した形式のため，技術領域を踏まえた出会いが生まれやすい点が特徴です。<br>なお本企画では，内々定、選考パス，個人面談の案内など，企業独自の判断によるアプローチも可能としています。 |          |     |         |        |         |
| ランチョンセミナー<br>(学生：30~50 名を想定)                     | ¥ 600,000              | 6 社 ※先着順          | 昼食時間帯に実施する，学生を対象とした単独講演形式の特別セッションです。専門性の高い学生に向けて，自社の技術領域，<br>研究開発の取り組み，キャリアに関する考え方をプレゼンいただく枠で，企業理解やリクルーティングの機会としてご活用いただけます。<br>なお本企画では，選考パス，個人面談の案内など，企業独自のご案内も可能としています。                                |          |     |         |        |         |
| スポンサーセッション                                       | ¥ 900,000              | 3 社 ※先着順          | スポンサー企業が Physical AI に関連するテーマを設定し，講演者を企画・構成する形式の特別セッション です。（1 スロット 60~90 分）   |          |     |         |        |         |

# 04 組み合わせプラン例

目的に応じて複数のスポンサープランを組み合わせることで、より効果的な参加設計が可能です。  
展示・スポンサー担当までご相談いただければ、貴社の目的に合わせた最適なプラン組み合わせをご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

| 目的        | おすすめプラン  | ランク                  | 予算帯                                  | 特徴   |
|-----------|--|----------------------|--------------------------------------|--|
| 学術支援      | ・アカデミックパートナー   | ブロンズ                 | 5 万円                                 | 展示や当日参加を伴わず、学術支援を目的とした企業ロゴの展示です。   |
| 認知向上・産学連携 | ・展示プラン B~S<br>・アカデミックパートナー<br>・Student Travel Grant サポート<br>・スポンサーセッション<br>・コーヒーブレイク・軽食<br>・学生優秀発表賞  | シルバー<br>ゴールド<br>プラチナ | 25~99 万円<br>100~199 万円<br>200~399 万円 | 展示と各種スポンサー企画を組み合わせることで、研究者・学生・産業界に対して多面的な接点ができ、技術 PR から共同研究の機会創出まで、幅広い目的に対応した構成が可能です。                        |
| 人材マッチング   | ・展示プラン B~S<br>・アカデミックパートナー<br>・フィジカル AI 企画<br>～ キャリアマッチング交流会 ～<br>・学生向けランチョンセミナー<br>・コーヒーブレイク・軽食<br>・学生優秀発表賞   | シルバー<br>ゴールド<br>プラチナ | 25~99 万円<br>100~199 万円<br>200~399 万円 | 2026 年度より、採用活動を支援する企画を大幅に拡充いたしました。<br>学生との技術マッチングや将来の人材発掘に特化した企業様にオススメのプランです。                                |
| メインスポンサー  | ・展示プラン S ×3 枠<br>・アカデミックパートナー<br>・Student Travel Grant サポート<br>・フィジカル AI 企画<br>～ キャリアマッチング交流会 ～<br>・学生向けランチョンセミナー<br>・スポンサーセッション<br>・コーヒーブレイク・軽食<br>・学生優秀発表賞 | ダイヤモンド               | 400 万円～                              | 展示・学生企画・特別セッションを組み合わせることで大会全体に広く関与できる構成となっており、大会の主要パートナーとして継続的な関係構築にもつながります。<br>包括的な支援の姿勢を示したい企業様向けの特別プランです。 |

05 ランク特典

スポンサーランクは、企業・団体による協賛金額の累計によって決定されます。  
単独プランのご利用に限らず、複数の展示・スポンサー枠をご支援いただいた場合、その合計額を基準にランクを判定し、各ランクに応じた特典をご提供します。



Diamond

ダイヤモンド



Platinum

プラチナ



Gold

ゴールド



Silver

シルバー



Bronze

ブロンズ

|                 |                      |                      |                     |         |        |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------|--------|
| 400 万円以上        | 400 万円未満<br>200 万円以上 | 200 万円未満<br>100 万円以上 | 100 万円未満<br>10 万円以上 | 10 万円未満 | 合計額    |
| 10 名以上          | 8 名                  | 4 名                  | 2 名                 | -       | 参加登録無料 |
| 特大・企業紹介文・イメージ画像 | 特大・企業紹介文             | 大                    | 中                   | -       | ロゴ掲載   |
| サイネージ CM        | サイネージ CM             | サイネージ CM             | -                   | -       | 特典 1   |
| ルミナスステージ        | ルミナスステージ             | ルミナスステージ             | -                   | -       | 特典 2   |

- 特典 3 以降，随時更新予定 -

\* サイネージ CM = 会場内の複数箇所に設置されたデジタルサイネージに，協賛企業の紹介映像を所定の時間帯に放映を予定しております。  
\* ルミナスステージ = 展示会場内に設置する特別紹介枠です。特定の時間に協賛企業のブースヘスポットを当て、会場内アナウンス等とともに内容を紹介する企画を予定しています。（詳細は調整中）